

2025年2月6日  
株式会社フェローテックホールディングス

各位

(株) フェローテックホールディングス  
アプライド マテリアルズ社のサプライヤー・エクセレンス・アワードを受賞  
～アフターマーケット・サポート部門の優秀賞を受賞～

東京、日本、2025年2月6日 - 株式会社フェローテックホールディングス（所在地：東京都中央区、代表者：賀 賢漢（以下「当社」））は、このたび、世界中のあらゆるチップやディスプレイの製造に使用される材料工学ソリューションのリーディングカンパニーである **Applied Materials, Inc.** からサプライヤー・エクセレンス・アワードを授与されましたので、お知らせいたします。

**Applied Materials** のサプライヤー・エクセレンス・アワードは、品質、サービス、サステナビリティ、リードタイム、納期、コスト、対応力などの分野で優れた技術および運用上の成果を挙げた同社のトップサプライヤーを表彰するものです。フェローテックはアフターマーケット・サポート部門の優秀賞を受賞しました。

「当社は **Applied Materials** からサプライヤー・エクセレンス・アワードを受賞できたことを大変光栄に思います」と当社代表取締役社長兼グループ **CEO** である賀 賢漢は述べています。「当社は **Applied Materials** のような業界リーダーをサポートし、その成功を支援することに大きな誇りを感じております。」

**Applied Materials** のグローバルサプライチェーン担当グループバイスプレジデントのポール・チャブラ博士からは、「過去1年間、一貫して **Applied Materials** の業績期待を上回る成果を上げたサプライヤー・エクセレンス・アワード受賞者の皆さんにお祝いを申し上げます」「**Applied Materials** は、サプライチェーン全体にわたる強力な関係と緊密な連携を重視しており、材料工学の刺激的なイノベーションを業界にもたらすにあたり、サプライヤーの多大なサポートに感謝しています。」とのお言葉を頂戴しております。

## ■(株)フェローテックホールディングス会社概要

当社（東証スタンダード：6890）は、1980年に設立され、磁性流体および磁性流体シール製品の技術を中核に、産業界に素材、部品、精密システムソリューションを提供する世界的なリーディングカンパニーです。フェローテックは、技術優位の最終市場（半導体、自動車、バイオメディカル、スマートフォン、LED、FPD）で多角的にグローバル展開をする世界トップレベルの企業です。

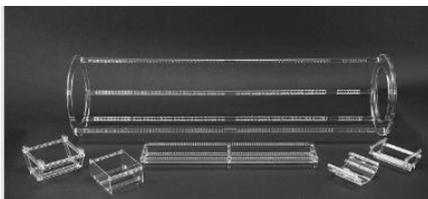
商号	： 株式会社フェローテックホールディングス
代表者	： 代表取締役社長 賀 賢漢
所在地	： 〒103-0027 東京都中央区日本橋 2-3-4 日本橋プラザビル
設立	： 1980年(昭和55年)9月27日
市場	： 東証スタンダード市場
資本金	： 29,549(百万円) / 2024年9月30日現在
連結売上高	： 222,430(百万円) / 2024年3月期
従業員数	： 連結 15,708名 / 2024年9月30日現在
連結子会社数	： 78社 / 2024年3月31日現在
会社の特長	： ①ニッチトップ戦略 ②M&A戦略 ③グローバル戦略
主力事業	： ●半導体等装置関連事業 半導体製造装置向けの治具・消耗材に使用されるマテリアル製品（石英・シリコン・セラミックス・CVD-SiC）、真空シール・金属加工、その他部品洗浄サービスなど ●電子デバイス事業 磁性流体、サーモモジュール（温度管理デバイス）、パワー半導体絶縁基板、サーミスタセンサなど ●車載関連事業 サーモモジュール（温度管理デバイス）、パワー半導体絶縁基板、サーミスタセンサなど
グローバル拠点	： 日本、米国、ドイツ、ロシア、中国、台湾、韓国、シンガポール、マレーシア、タイ
URL	： <a href="https://www.ferrotec.co.jp/">https://www.ferrotec.co.jp/</a>

## ■当社製品の御紹介

◇セラミックス◇



◇石英◇



◇真空シール◇



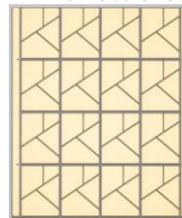
◇磁性流体◇



◇サーモモジュール◇



◇パワー半導体絶縁基板◇



以上

### 【本プレスリリースに関するお問い合わせ先】

株式会社フェローテックホールディングス 社長室 IR・広報部

野田 耕一

TEL : 03-3281-8186

FAX : 03-3281-8848

MAIL : [noda-ko@ferrotec.co.jp](mailto:noda-ko@ferrotec.co.jp)